

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

【2024年4月1日採用予定 一般型研究員 募集要項】

2023年 1月 30日

地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター

1 「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター」とは

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（以下「都産技研」といいます。）は、地方独立行政法人法に基づき、東京都が設置者となり、2006年4月1日に設立された法人です。

都産技研は、産業技術に関する試験、研究、普及及び技術支援等を行うことにより都内中小企業の振興を図り、もって都民生活の向上に寄与することを目的としています。

2 採用区分、採用予定人員等

(1) 身分

「都産技研」の職員となります。（東京都の職員ではありません。）

(2) 採用区分

研究員（1級）

(3) 職務内容

(5)の技術分野例に関する中小企業技術支援のための研究開発、技術相談、依頼試験、機器利用、セミナー及び講習会開催等の業務

※ 入所後のジョブローテーションの中で、管理部門に異動する場合があります。

(4) 採用予定人数

若干名

※2023年4月1日付採用者数：11名（見込）

(5) 技術分野

別紙1のとおり

3 採用予定日

原則、2024年4月1日

4 勤務地

東京都江東区（本部）、昭島市（多摩テクノプラザ）、葛飾区（城東支所）、墨田区（墨田支所）、大田区（城南支所）、千代田区（食品技術センター）、タイ・バンコク（バンコク支所）のいずれかの地域

5 応募資格

基準日現在【2024年4月1日】、次の要件をすべて満たす方

- ① 年齢満35歳以下の方
- ② 修士以上の学位を有する方

※国籍は問いませんが、日本語の読み書き、会話のできる方

6 募集期間

第一回応募期間：2023年2月1日（水）から2023年3月13日（月）

第二回応募期間：2023年3月14日（火）から2023年4月3日（月）

※第一回または第二回募集期間いずれか一方のみにご応募ください。

7 選考方法

(1) 第一次選考（書類選考）

応募者が基礎能力、専門的な知識、経験及び都産技研における試験研究遂行の能力を有しているかについて、応募書類の記載内容をもとに選考を行います。また、個人の基礎能力やパーソナリティを判断するため、WEB上において適性検査を行います。

※WEB適性検査受検のご案内については、別途履歴書記載のメールアドレス宛にお知らせいたします。応募から1週間経ってもメールが届かない場合は、11 お問い合わせ先までご連絡ください。なお、WEB適性検査の受検〆切は、第一回応募期間にご応募いただいた方は、3月17日（金）13時、第二回応募期間にご応募いただいた方は、4月7日（金）13時となります。

(2) 第二次選考（技術面接）

第一次選考合格者に対して、専門的な知識、経験及び都産技研における試験研究遂行の能力を有しているかについて、技術面を中心に個別面接（40分（予定））により選考を行います。

(3) 第三次選考（面接試験）

第二次選考合格者に対して、採用予定職への適性等について個別面接による選考を行います。

※各選考への試験会場までの交通費は応募者負担となります。

※面接は原則対面での実施となりますが、オンラインで開催する可能性があります。

8 選考結果

可否にかかわらず、応募者全員に通知します。通知時期（予定）は以下のとおり。

	第一回応募期間	第二回応募期間
第一次選考（書類選考）結果通知	3月下旬	4月中旬
第二次選考（技術面接）結果通知	4月中旬	5月中旬
第三次選考（面接試験）結果通知	5月上旬	5月下旬

※あくまで目安のため、通知時期は前後する可能性があります。

9 勤務の条件

(1) 給料

基 準	金 額（2022年度実績）
大学院修士課程修了の場合	初任給 224,400円
大学院博士課程（3年）修了の場合	初任給 248,400円

※上記のほか、通勤手当、扶養手当、住居手当等を支給します。

※大学院在学期間、研究職歴期間、関連する職歴期間により、初任給が増額される場合があります。

(2) 勤務時間

原則として週38時間45分（休憩時間を除く）勤務であり、完全週休2日制です。

(3) 休暇

休暇には、1年間に20日付与される年次有給休暇をはじめ、妊娠・出産・育児に関する休暇、慶弔休暇、夏季休暇等があります。

(4) その他

東京都職員共済組合及び雇用保険に加入します。

※勤務条件の詳細については、都産技研ホームページ (<https://www.iri-tokyo.jp/>) 「情報公開」の「規程類」を参照してください。

10 応募手続

(1) 応募書類

- ① 履歴書（所定の様式による）
- ② 応募用紙（所定の様式による）
- ③ 大学及び大学院の卒業・修了（見込）証明書
- ④ 大学及び大学院の成績証明書

※1:①の履歴書、②の応募用紙については、都産技研ホームページ (<https://www.iri-tokyo.jp/>) 「採用情報」の「募集要項」からダウンロードしてください。

※2：②の応募用紙については、2ページ以内で記入してください。

※3：③、④について、応募時点で入手できない場合は、入手出来次第ご提出ください。

※4：メールで提出する場合は、すべてPDFにして送付してください。

※5：郵送の場合は、A4サイズ片面印刷で出力して、左上をクリップ留めして提出ください。

(2) 応募方法

応募書類を下記提出先まで郵送（簡易書留）又はメールにより送付してください。

なお、提出書類は返却いたしません。また、郵送に関する事故については一切責任を負いません。

(3) 提出先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 総務部総務課 採用担当

住 所：〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10

メール：Saiyou@iri-tokyo.jp

11 お問い合わせ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 総務部総務課 採用担当

住 所：〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10

電 話：03-5530-2762（直通） メール：Saiyou@iri-tokyo.jp

※電話によるお問い合わせは、午前9時から午後5時までにお願いします。なお、正午から午後1時、土曜・日曜・祝日は業務をしておりませんのでご注意ください。

別紙 1 技術分野

大分類	小分類
電気電子技術	(1) 電気電子計測(電気・温度ほか) (2) パワーエレクトロニクス (3) 高電圧機器の絶縁評価 (4) 電子回路設計 (5) 電気回路設計
機械工学	(6) 機械力学・制御(振動・音響、衝撃) (7) 機械材料(材料強度、寸法計測、寿命評価、組織制御) (8) 造形加工(アディティブマニュファクチャリング)
材料技術(高分子材料)	(9) 環境調和高分子材料(バイオベースポリマー、生分解性ポリマーなど) (10) 資源循環プロセス(プラスチックリサイクル技術)
情報技術	(11) AI (12) 画像処理 (13) 組込み (14) 情報システム
通信技術	(15) 無線・有線通信 (16) ネットワーク (17) 高周波 (18) セキュリティ
人間工学	(19) 生体計測 (20) 感覚行動システム (21) バイオメカニクス (22) ヒューマンマシンインターフェース (23) ユーザビリティ